# Molex 502231-1500 PDF

深圳创唯电子有限公司

http://www.molex-connect.com





**LANGUAGE** 

JAPANESE ENGLISH

### 【1. 適用範囲 SCOPE】

本仕様書は、殿に納入する0.5 mm ピッチ FFC用 コネクタについて規定する。

This specification covers the 0.5mm PITCH FFC CONNECTOR series.

#### 【2. 製品名称及び型番 PRODUCT NAME AND PART NUMBER】

製 品 名 称 Product Name	製 品 型 番 Material Number
ハウジング アッセンブリ Housing Assembly(Straight Type)	502231-**09
5 0 2 2 3 1 一 * * 0 9 テーピング梱包品 Embossed Tape Package For 502231-**09	502231-**00

\*\*:極数(図面参照)

CIRCUITS (Refer to the drawing)

### 【3. 定格 RATINGS】

項 目 Item			
最大許容電圧 Rated Voltage(MAXIMUM)	50V	[AC/字效值 rmo)/DC]	
最大許容電流 Rated Current (MAXIMUM)	0.4A	- [AC(実効値 rms)/DC]	
使用温度範囲 Ambient Temperature Range (Operating and Non-operating)	-25°C ~	+85°C *1*2	

\*1:通電による温度上昇分を含む。

Including terminal temperature rise

\*2:適合FFCも本使用温度範囲を満足すること。

FFC must be meet temperature range specified in this standard.

	REV.	С																
	SHEET	1~11																
		REVIS	E ON	PC O	VLY		TITL	TITLE:										
	変 更 REVISED J2009-2240				0.5 mm PITCH FFC CONN. FOR LVDS E/O STRAIGHT 製品仕様書													
	REV.	'09	/04/09 DES	CRIP	AKASA TION	AKI	4							HAT IS OUT WR			RY TO IISSION	
	DESIGN CONTROL STATUS J			ITTEN BY: UZUKI		HECKED BY: I.HIRATA	A	PPROVI BY: M.SASAC			E: YR/ 006/0							
DOCUMENT NUMBER										FILE	NAME		SHEE	:T				
	PS-502231-001									F	S50223	31001.do	ос	1 OF '	11			
					•						•	•	E	EN-37(0	)19			





LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

### 【4. 性能 PERFORMANCE 】

	項目	条件	規格
	Item	Test Condition	Requirement
4-1-1	接触抵抗 Contact Resistance	適合FFCを嵌合させ、開放電圧 20mV以下、短絡電流10mA以下にて測定する。 (JIS C5402 5.4) Mate applicable FFC, measure by dry circuit, 20mV MAXIMUM, 10mA MAXIMUM. (JIS C5402 5.4)	40 milliohm MAXIMUM
4-1-2	絶 縁 抵 抗 Insulation Resistance	適合FFCを嵌合させ、隣接するターミナル間及び ターミナル、アース間に、DC500Vを印加し測定 する。 (JIS C5402 5.2/MIL-STD-202 試験法 302) Mate applicable FFC together and apply 500V DC between adjacent terminal and ground. (JIS C5402 5.2/MIL-STD-202 Method 302)	50 megaohm MINIMUM
4-1-3	耐 電 圧 Dielectric Strength	適合FFCを嵌合させ、隣接するターミナル間及びターミナル、アース間に、AC250V(実効値)を1分間印加する。感度電流は、2mAとする。(JIS C5402 5.1/MIL-STD-202 試験法 301) Mate applicable FFC, apply 250V AC for 1minute between adjacent terminal or ground and trip current 2mA. (JIS C5402 5.1/MIL-STD-202 Method 301)	異状なきこと No Breakdown

REVISE ON PC ONLY		REVISE ON PC ONLY	TITLE:		
	С	SEE SHEET 1 OF 11	0.5 mm PITCH FFC FOR LVDS E/O STF		:様書
			THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION		_
	REV.	DESCRIPTION	MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT	HOUT WRITTEN PER	MISSION
DOC	UMENT N	NUMBER		FILE NAME	SHEET
PS-502231-001				PS502231001.doc	2 OF 11
	EN-37-1(019)				





LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

### <u>4-2. 機械的性能 Mechanical Performance</u>

	項目 条件 Item Test Condition		規格 Requirement
4-2-1	FFC保持力 FFC Retention Force	アクチュエータ挿入状態にてFFCを毎分 25±3 mm の速さで引き抜く。 Insert the actuator, pull the FFC at the speed rate of 25+3/-3mm per minute.	第 6 項参照 Refer to paragraph 6
4-2-2	端子保持力 Terminal/Housing Retention Force	各端子を毎分25±3mmの速さで引っ張る。 Apply axial pull out force on the terminal assembled in the housing at the speed rate of 25+3/-3mm per minute.	1.0N { 0.1kgf } MINIMUM
4-2-3	GND端子保持力 Ground Terminal Retention Force	各GND端子を毎分25±3mmの速さで引張る。 Apply axial pull out force on the terminal assembled in the housing at the speed rate of 25+3/-3mm per minute.	1.0N { 0.1kgf } MINIMUM

### 4-3. その他 Environmental Performance and Others

	項目	*****		格
	Item	Test Condition	Requirement	
4-3-1	アクチュエータ 繰返し動作 Repeated Actuator Insertion / Withdrawal	1分間に10回以下の速さで挿入、抜去を20回繰り返す。 When insert and withdrawal up to 20 cycles repeatedly at a rate of 10 cycles / minute.	接触抵抗 Contact Resistance	60 milliohm MAXIMUM
4-3-2	温度上昇 Temperature Rise	適合するFFCを嵌合させ、最大許容電流を通電し、コネクタの温度上昇分を測定する。 (UL 498) Mate applicable FFC and measure the temperature rise of contact when the maximum AC rated current is passed. (UL 498)	温度上昇 Temperature Rise	30 °C MAXIMUM

		REVISE ON PC ONLY	TITLE:			
	С	SEE SHEET 1 OF 11	0.5 mm PITCH FFC FOR LVDS E/O STF		: <del>様書</del>	
			THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION		-	
	REV.	DESCRIPTION	MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT	HOUT WRITTEN PER	MISSION	
DOC	UMENT I	NUMBER		FILE NAME	SHEET	
PS-502231-001				PS502231001.doc	3 OF 11	
	EN-37-1(019)					





LANGUAGE

	項目 Item	条件 Test Condition	規 Requir		
4-3-3	耐 振 動 性 Vibration	DC 1mA通電状態にて、嵌合軸を含む互いに垂 直な3方向に掃引割合10~55~10Hz/分、全振 幅1.5mmの振動を各2時間 加える。 (JIS C60068-2-6/MIL-STD-202試験法 201)	外 観 Appearance	異状なきこと No Damage	
		Mate applicable FFC and subject to the following vibration conditions, for a period of 2 hours in each of 3 mutually perpendicular axes,	接触抵抗 Contact Resistance	60 milliohm MAXIMUM	
		passing DC 1mA during the test. Amplitude: 1.5mm P-P Frequency: 10-55-10 Hz shall be traversed in 1 minute. (JIS C60068-2-6/MIL-STD-202, Method 201)	瞬 断 Discontinuity	1.0 microsecond MAXIMUM	
4-3-4	DC 1mA通電状態にて、嵌合軸を含む互いに垂 直な6方向に、490s <sup>2</sup> {50G}の衝撃を作業時間 Shock 11illisecondで各3回 加える。 (JIS C60068-2-27/MIL-STD-202 試験法 213)		耐 衝 撃 性 Shock 直な6方向に、490s <sup>2</sup> {50G}の衝撃を作業時間 11illisecondで各3回 加える。	外 観 Appearance	異状なきこと No Damage
		following shock conditions. 3 times of shocks shall be applied for each 6 directions along 3 mutually perpendicular axes, passing DC 1mA current during the test.  (Total of 18 shocks)	接触抵抗 Contact Resistance	60 milliohm MAXIMUM	
		Test pulse: Half Sine Peak value: 490m/s² {50G} Duration: 11 milliseconds (JIS C60068-2-27/MIL-STD-202 Method 213)	瞬 断 Discontinuity	1.0 microsecond MAXIMUM	
4-3-5	耐 熱 性 Heat Resistance	適合するFFCを嵌合させ、85±2℃の雰囲気中に96時間放置後取り出し、1~2時間 室温に放置する。 (JIS C60068-2-2/MIL-STD-202 試験法 108) Mate applicable FFC and expose to 85+2/-2 degree C for 96 hours. Upon completion of	外 観 Appearance	異状なきこと No Damage	
		the exposure period, the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed.  ( JIS C60068-2-2/MIL-STD-202 Method 108 )	接触抵抗 Contact Resistance	60 milliohm MAXIMUM	

		REVISE ON PC ONLY	TITLE:		
	С	SEE SHEET 1 OF 11	0.5 mm PITCH FFC FOR LVDS E/O STF		:様書
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT		
DOCUMENT NUMBER PS-502231-001				FILE NAME PS502231001.doc	SHEET 4 OF 11
					7-1(019)





LANGUAGE

	項目 Item	条件 Test Condition	規 Requir	
4-3-6	耐寒性 Cold Resistance	適合するFFCを嵌合させ、-40±2℃の雰囲気中に96時間放置後取り出し、1~2時間室温に放置する。 (JIS C60068-2-1) Mate applicable FFC and expose to -40+2/-2	外 観 Appearance	異状なきこと No Damage
	degree C for 96 hours. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed.  ( JIS C60068-2-1 )			60 milliohm MAXIMUM
4-3-7	耐湿性 Humidity	適合するFFCを嵌合させ、60±2℃、相対湿度 90~95%の雰囲気中に96時間放置後、取り出	外 観 Appearance	異状なきこと No Damage
	ridinidity	し、1~2時間室温に放置する。 (JIS C60068-2-3/MIL-STD-202 試験法103) Mate applicable FFC and expose to 60+2/-2 degree C, relative humidity 90 to 95% for 96 hours. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed.	接触抵抗 Contact Resistance	60 milliohm MAXIMUM
			耐 電 圧 Dielectric Strength	4-1-3項 満足のこと Must meet 4-1-3
		(JIS C60068-2-3/MIL-STD-202 Method 103)	絶縁抵抗 Insulation Resistance	20 megaohm MINIMUM
4-3-8	温度サイクル Temperature Cycling	適合するFFCを嵌合させ、-55±3℃に30分、 +85±2℃に30分、これを1サイクルとし、5サイクル繰り返す。但し、温度移行時間は、5分以内とする。試験後1~2時間室温に放置する。 Mate applicable FFC connectors and subject to the following conditions for 5 cycles. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditioned at ambient	外 観 Appearance	異状なきこと No Damage
		room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed.  1 cycle  a) -55+3/-3 degree C 30 minutes  b) +85+2/-2 degree C 30 minutes  (Transit time shall be with in 5 minutes)	接触抵抗 Contact Resistance	60 milliohm MAXIMUM

REVISE ON PC ONLY			TITLE:			
	С	SEE SHEET 1 OF 11	0.5 mm PITCH FFC FOR LVDS E/O STF		: <del>様書</del>	
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT		-	
DOC	UMENT			FILE NAME	SHEET	
PS-502231-001				PS502231001.doc	5 OF 11	
	EN-37-1(019)					





LANGUAGE

	項目   tage	条件 Test Condition	規	
	Item		Requir	ement
4-3-9	塩水噴霧 Salt Spray	適合するFFCを嵌合させ、35±2°Cにて、重量比5±1%の塩水を48±4時間噴霧し、試験後常温で水洗いした後、室温で乾燥させる。 (JIS C60068-2-11/MIL-STD-202 試験法101) Mate applicable FFC and expose to the following salt mist conditions. Upon completion of the exposure period, salt	外 観 Appearance	割れ、著しい 腐食等 異状なきこと No Damage
		deposits shall be removed by a gentle wash or dip in running water, after which the specified measurements shall be performed.  NaCl solution  Concentration : 5+1/-1 %  Spray time : 48+4/-4 hours  Ambient temperature : 35+2/-2 degree C  ( JIS C60068-2-11/MIL-STD-202 Method 101 )	接触抵抗 Contact Resistance	60 milliohm MAXIMUM
4-3-10	亜硫酸ガス SO <sub>2</sub> Gas	適合するFFCを嵌合させ、40±2°C、50±5ppm の亜硫酸ガス中に24時間放置する。 Mate applicable FFC exposed to 50+5/-5ppm SO <sub>2</sub> gas at 40+2/-2 degree C for 24 hours.	外 観 Appearance	異状なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	60 milliohm MAXIMUM.
4-3-11	耐アンモニア性 NH <sub>3</sub> Gas	適合するFFCを嵌合させ、濃度28%のアンモニア水を入れた容器中に40分間放置する。 Mate applicable FFC exposed to NH <sub>3</sub> gas evaporating from 28 % for 40 minutes.	接触抵抗 Contact Resistance	60 milliohm MAXIMUM
4-3-12	半田付け性 Solderability	端子先端より0.2mmの位置まで245±5℃の半田に2~3秒浸す。 Dip soldertails into the molten solder{held at 245+5/-5 degree C}up to 0.2mm from the bottom of the housing for 2-3 seconds.	濡 れ 性 Solder Wetting	浸漬面積の 95%以上 95% of immersed area must show no voids, pin holes

		REVISE ON PC ONLY	TITLE:			
	С	SEE SHEET 1 OF 11	0.5 mm PITCH FFC CONN. FOR LVDS E/O STRAIGHT 製品仕様書			
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY T MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSI			
DOCUMENT NUMBER				FILE NAME	SHEET	
PS-502231-001		5-502231-001		PS502231001.doc	6 OF 11	
	EN-37-1(019)					





LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

	項目	条件	規	格
	Item	Test Condition	Requirement	
4-3-13	赤外線リフロー時		外 観 Appearance	端子ガタ 割れ等
	200°C以上 200 degree C MINIMUM 30秒 30 seconds		Дрреагапсе	異状無きこと No Damage
		(予熱:150℃以下) (Preheat temperature : 150 degree C MAXIMUM)		
		温度条件グラフ <u>TEMPERATURE CONDITION GRAPH</u> (基板表面温度) (TEMPERATURE ON BOARD PATTERN SIDE)		
		注記:本リフロー条件に関しては、リフロー装置及び基板等により条件が異なりますので、事前にリフロー評価の確認をお願いします。 NOTE: Please check the reflow soldering condition by your own devices beforehand. Because the condition change by the soldering devices, p.c.board, and so on.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

():参考規格

: Reference Standard

EN-37-1(019)

REVISE ON PC ONLY TITLE:					
	С	SEE SHEET 1 OF 11	0.5 mm PITCH FFC CONN. FOR LVDS E/O STRAIGHT 製品仕様書		:様書
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT		
DOCUMENT NUMBER PS-502231-001				FILE NAME PS502231001.doc	7 OF 11





LANGUAGE

- 【5. 外観形状、寸法及び材質 PRODUCT SHAPE, DIMENSIONS AND MATERIALS】 図面参照 Refer to the drawing.
- 【6. FFC保持力 FFC RETENTION FORCE】

極数 No. of	単位	保持力(最小値) Retention Force (MINIMUI	
No of	UNIT	初回	10回目
CIRCUIT		1 <sup>st</sup>	10 <sup>th</sup>
15	N	2.0	1.5
	{kgf}	{0.20}	{0.15}
24	N	3.5	2.7
	{kgf}	{0.35}	{0.27}
33	N	5.0	4.0
	{kgf}	{0.51}	{0.41}

- \* 上記の値は、端子接触部厚さ0.3mm、GND端子接触部厚さ0.5mmのFFCを使用した際の値になります。 The above-mentioned value is the value when FFC thickness is 0.3mm(Terminal contact part) 0.5mm(Ground Terminal contact part).
- \*FFCの仕様により保持力が影響を受ける為、規格を満たさない事があります。
  There may be the case which the connector performance does not meet the above specification, because the different FFC manufacturers have their own unique specification.

		REVISE ON PC ONLY			
	С	SEE SHEET 1 OF 11	0.5 mm PITCH FFC CONN. FOR LVDS E/O STRAIGHT 製品仕様書		
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT		
DOC	DOCUMENT NUMBER			FILE NAME	SHEET
PS-502231-001		5-502231-001		PS502231001.doc	8 OF 11
Eì			EN-3	7-1(019)	





**LANGUAGE** 

JAPANESE ENGLISH

EN-37-1(019)

#### 【7. 注意事項 NOTES】

7-1

弊社の推奨基板パターン寸法は、あくまでも推奨になります。

The board layout is our sales drawing shows only recommendation.

7-2

本製品の一般性能確認はガラエポ基板にて実施おります。フレキシブル基板等の特殊な基板へ実装する場合は、事前に実装確認等を行った上でご使用願います。

This connector performance was tested based on using rigid printed circuit board. Please try to check the mounting performance of connector etc. in advance when you use the special board, such as flexible printed circuit board.

7-3

FFCの取り回し方によって、FFCの抜け、接触不良等が発生する可能性があります。御社基板のスペース上、コネクタに負担の掛かる位置への取り付けはしないで下さい。

There is a possibility of the defect in electrical continuity and/or coming off from connector when the cabling of FFC in the application is not appropriate. Please avoid the case that you may locate the FFC which put on some load on the connector by constraint because of your limited space of P.C. board.

7-4

平坦度の実装性能は、実装基板の反りの影響を含まないものと致します。

The mounting performance of coplanarity does not include the effect in warpage of P.C. board.

7-5

実装後において手半田コテによるリペアーを行なう際は、必ず仕様書掲載の条件以内で行なって下さい。条件を超えて実施した場合、端子の抜け、接点ギャップの変化、モールドの変形、溶融等、破損の原因になります。

When you need to repair the connector after reflow by using a solder iron, please perform under the conditions of this product specification (4-3-13)

7-6

リフロー条件によっては、樹脂部に変色が発生する場合がありますが、製品性能に影響はございません。 There may be a case which changes housing color by depending on reflow conditions. However, it does not affect on connector performance.

7-7

リフロー条件によっては、端子めっき部よりヨリ等が発生する場合がありますが、製品性能に影響はございません。

There may be a case which the plating surface looks wavy by depending on reflow conditions. However, it does not affect on connector performance.

7-8

本製品の樹脂部に黒点等が確認される場合ありますが、製品性能には影響はございません。

Although there may be some small dark spots on this product, the product performance will not be affected.

7-9

樹脂部のウエルド部に線が確認される場合がありますが、仕様書試験条件を超える使用をしない限り、 製品性能には影響はございません。

There may be a case which the line be found to weld part of housing. However, as long as use that exceeds the specifications examination condition is not done, it does not affect on connector performance.

#### 7-10

アクチュエータの開閉は、製品が基板に実装された状態で実施願います。

Please execute the opening and closing of the actuator with the product mounted on the P.C. board .

		REVISE ON PC ONLY	TITLE:		
	С	SEE SHEET 1 OF 11	0.5 mm PITCH FFC CONN. FOR LVDS E/O STRAIGHT 製品仕様書		:様書
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT		
DOCUMENT NUMBER				FILE NAME	SHEET
PS-502231-001		5-502231-001		PS502231001.doc	9 OF 11





**LANGUAGE** 

JAPANESE ENGLISH

EN-37-1(019)

7-11

量産前にご使用になるFFCとの相性確認を行った上で、ご使用をお願い致します。

Please check the compatibility of FFC which you will use in your mass production.

7-12

FFCを嵌合させる際、FFCをたわませて挿入しないで下さい。また、斜めからの挿入もしないで下さい。 コンタクトの挫屈、FFC導体めくれに至るケースがあります。

When you mate the FFC into connector, please avoid to bow down the FFC and avoid to inset FFC diagonally. It may cause a contact buckling and/or evert the conductor of FFC.

7-13

コネクタにFPCを装着した状態で、FFCに過度の負荷が加わらないように注意して下さい。

コネクタのロックが解除されたり、FFCが断線、破損したりする原因になります。

特に、連続的に加わる場合はFFCを固定するようにして下さい。

Please avoid to put extra pressure on FFC while inserting into the connector. It may cause the connector to unlock or damage the conductor of FFC. If there is a possibility of putting constant pressure on the FFC, please fix FFC with additional engineering.

7-14

アクチュエータを開く際、及び開いた後、必要以上にアクチュエータが開く方向に負荷を与えないでください。アクチュエータやハウジングの破損、端子変形等の原因となります。

When you open the actuator or after you open the actuator, please do not put the extra load to the direction of opening. It may cause the actuator damage, the housing damage, and/or terminal deformation.

#### 【8. 環境指令への適合 COMPLIANCE WITH ENVIRONMENTAL DIRECTIVE】

ELV及びRoHS適合品 ELV and RoHS Compliant

		REVISE ON PC ONLY	TITLE:		
	С	SEE SHEET 1 OF 11	0.5 mm PITCH FFC CONN. FOR LVDS E/O STRAIGHT 製品仕様		様書
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WIT		-
DOCUMENT NUMBER PS-502231-001				FILE NAME PS502231001.doc	SHEET 10 OF 11





LANGUAGE

REV.	REV. RECORD	DATE	ECN NO.	WRITTEN BY:	CHECKED BY:
А	RELEASED	'06/08/24	J2007-0388	TR.SUZUKI	H.HIRATA
В	REVISED	'07/10/19	J2008-1357	R.TSURUOKA	T.HARUYAMA
С	REVISED	'09/04/09	J2009-2240	M.TAKASAKI	M.HAYASHI

		REVISE ON PC ONLY	TITLE:			
	С	SEE SHEET 1 OF 11	0.5 mm PITCH FFC CONN. FOR LVDS E/O STRAIGHT 製品仕様書			
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETAR MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMI			
DOCUMENT NUMBER				FILE NAME	SHEET	
PS-502231-001		S-502231-001		PS502231001.doc	11 OF 11	
	EN-37-1(019)					